Original article In print article https://doi.org/10.26565/2222-5617-2023-39-01 UDC 539.374; 669.715 PACS numbers: 74.25.Fy; 74.40.+k; 74.72.-h

### ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ВИТРИМКИ В АТМОСФЕРІ ПОВІТРЯ НА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ВТНП-СПОЛУК СИСТЕМИ 1-2-3 (огляд)

Л.О. Пащенко<sup>1</sup>, Джуньї Ду<sup>1,2</sup>, А.О. Комісаров<sup>1</sup>, З.Ф. Назиров<sup>1</sup>, К.А. Котвицька<sup>1</sup>, Р.В. Вовк<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022 Харків, Україна <sup>2</sup>Школа математичних наук Лоянського педагогічного університету, Лоян 471934, Китай *E-mail: rvvovk2017@gmail.com* 

Надійшла до редакції 2 жовтня 2023 р. Переглянуто 15 листопада 2023 р. Прийнято до друку 20 листопада 2023 р.

Розглянуто проблему впливу дефектного ансамблю та тривалої витримки в атмосфері повітря на різні механізми електротранспорту ВТНП сполук Re<sub>1</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta}</sub> (Re = Y або інший рідкісноземельний іон). Обговорюються особливості кристалічної структури та впливу структурних дефектів різної морфології на електропровідність цих сполук у нормальному, псевдощілинному та надпровідному стані, а також дослідження флуктуаційної провідності і наявності 2D-3D кросовера в ВТНП. Проведено огляд експериментальних даних, отриманих при дослідженнях впливу тривалого старіння в атмосфері повітря на різні механізми електротранспорту сполук Re<sub>1</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-<math>\delta}</sub> різного складу та технологічної передісторії. А тривалий відпал в атмосфері повітря сприяє значному розширенню температурного інтервалу реалізації псевдощілинного стану в аb-площині, тим самим звужуючи лінійну ділянку залежності <math>\rho_{ab}(T)$ . Вивчено вплив старіння на стійкість кисневої підсистеми та електроопір чистих та допованих алюмінієм монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta}</sub> із заданою топологією плоских дефектів. Обговорюються різні теоретичні моделі, присвячені питанню впливу тривалої витримки в атмосфері повітря на електроопір чистих та допованих алюмінієм монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-<math>\delta</sub> із заданою топологією плоских дефектів. Обговорюються різні теоретичні моделі, присвячені питанню впливу тривалої витримки в атмосфері повітря на електропровідність ВТНП сполук системи 1-2-3. Визначено що після тривалого старіння температурні залежності опору в шарі зберегли свій металевий характер. Апроксимація цих залежностей на основі врахування розсіювання електронів на фононах і дефектах, а також флуктуаційної провідності в 3D-моделі Асламазова-Ларкіна показала значні зміни характеристик розсіювання при старінні, в той час як температура Дебая змінилася слабо, а поперечна довжина когерентності залишилася практично постійною.</sub>$ </sub></sub></sub>

**Ключові слова**: кристалічна структура, монокристали Y<sub>1</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>, механізми електротранспорту, надлишкова провідність, тривале старіння.

**Як цитувати**: Л.О. Пащенко, Джуньї Ду, А.О. Комісаров, З.Ф. Назиров, К.А. Котвицька, Р.В. Вовк. Особливості кристалічної структури та вплив тривалої витримки в атмосфері повітря на електротранспорт ВТНП-сполук системи 1-2-3 Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». Вип. 39, 2023, 7–25. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2023-39-01

In cites: L.O. Pashchenko, Junyi Du, A.O. Komisarov, Z.F. Nazirov, K.A. Kotvytska, R.V. Vovk. Features of the crystal structure and influence of long-term exposure in the air atmosphere on electrical transport of HTSC -compounds of system 1-2-3 (review). Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series Physics. Iss. 39, 2023, 7–25. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2023-39-01 (in Ukrainian).

© Pashchenko L.O., Du Junyi, Komisarov A.O., Nazirov Z.F., Kotvytska K.A., Vovk R.V., 2023

### ВСТУП

Останніми роками чітко простежується тенденція розширення поля досліджень, присвячених до можливому технологічному застосуванню високотемпературних надпровідників (ВТНП) [1]. Це, в першу чергу, пов'язано з усе більш інтенсивним сполук використанням цих y сучасній мікроелектроніці, телекомунікаційних системах і т.д. Найбільш перспективними в цьому аспекті є сполуки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> (система 1-2-3), що обумовлено одразу декількома причинами: ці надпровідники володіють високою критичною температурою, що перевищує температуру рідкого азоту; в них можна відносно легко варіювати структуру і провідні властивості шляхом зміни вмісту кисню [2] і заміни складових їх компонент ізоелектронними аналогами [3]; в цих сполуках також практично завжди є площини двійникування (ДМ), що дозволяє значно розширити область можливих досліджень [5]. У той же час всі перераховані вище особливості породжують ряд супутніх питань і нових завдань. Так, наприклад, присутність у сполуках YBa2Cu3O7-6 лабільного кисню призводить до виникнення в системі часто нерівноважного стану, який може бути індукований за допомогою температури [2, 3] або високого тиску [4]. Як правило, ці явища спостерігаються в зразках нестехіометричного за киснем складу і практично не виявляються в зразках з малим дефіцитом кисню δ≤0.15 [5]. У той же час в літературі є ряд робіт [6, 7, 8], в яких наголошується можливість зміни надпровідних і електротранспортних властивостей в процесі тривалої витримки зразків системи 1-2-3 в атмосфері повітря. При цьому отримані експериментальні дані часто є суперечливими. Так, наприклад, у роботі [9] повідомляється про істотне поліпшення електротранспорту підвищенні та критичного струму в процесі довготривалого відпалу, водночас у [6-8] відзначається істотна деградація цих властивостей при тривалій витримці в атмосфері повітря.

Даний огляд складається з двох основних частин. У підрозділі 1 коротко наведені літературні дані про особливості кристалічної решітки та структурних дефектів сполук системи YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> (1-2-3), а також режими ïх вплив на різні нормального електротранспорту. У підрозділі 2 викладаються оригінальні авторські результати дослідження впливу тривалої витримки в атмосфері повітря (aging) на релаксацію електропровідність структурну i монокристалів YBa2Cu3O7-6 і YBa2Cu3-vAlvO7-6 із заданою геометрією плоских дефектів.

1. Елементарна комірка і структурні дефекти різної морфології в ВТНП-системі 1-2-3 на основі ітрію

### 1.1. Кристалічна структура сполуки YBa2Cu3O7-8

Структура і властивості  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ безпосередньо пов'язані з індексом  $\delta$ , що характеризує вміст вакансій кисню. Методами рентгенівської та нейтронної дифракції [2] встановлено, що в межах зміни кисневої стехіометрії  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  існують дві фази. На рис. 2.1а,b показані елементарні комірки для сполук з мінімальним і максимальним вмістом кисню ( $\delta = 0$  і  $\delta = 1$ ). Елементарна комірка  $YBa_2Cu_3O_7 \in$ ромбічної (Pmmm), а елементарна комірка  $YBa_2Cu_3O_6$ - тетрагональною (P4/mmm).

В обох випадках структура є похідною від структури перовскіту з потроєним за рахунок впорядкування катіонів по типу Ва-У-Ва значенням періоду с. Дві третини атомів міді (Си (2)) знаходяться в тетрагональній пірамідальній координації (4 + 1) атомів кисню, причому останні зміщені з базисної площини пірамід приблизно на 0,3 Å уздовж осі с. Одна третина атомів міді (Си (1)) знаходиться в базисних площинах і має змінну координацію за (рис. 1). структурі YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> киснем У (координаційне число Си (1) дорівнює 4) можна виділити лінійні ланцюжки, утворені плоскими квадратами Cu (1) O4, витягнутими вздовж осі b. У разі YBa2Cu3O6 в базисних площинах атоми кисню відсутні повністю і атоми Си (1) мають координаційне число по кисню рівне двом. Заселеність кисневих позицій у базисних площинах визначає таким чином кисневу нестехіометрію УВа2Си3О7-б.



Рис. 1. Кристалічна гратка сполуки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>.

Fig. 1. Crystal lattice of compound YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>.

### 1.2. Структурні дефекти у сполуці УВа2Си3О7-а

У бездомішкових кристалах YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>, залежно від дефіциту кисню і технології синтезу, спостерігаються такі дефекти структури: точкові дефекти типу вакансій кисню, які формуються в площинах СuO, планарні дефекти типу (001), межі двійників, дислокації і так звані  $2\sqrt{2}x2\sqrt{2}$  структури [10], які спостерігаються при дефіциті кисню  $\delta = 6.8 - 6.9$ .

Плоскими дефектами є площини двійникування, утворюються при "тетра-орто" переході і які мінімізують пружну енергію кристала. Межі двійників являють собою площини, що мають тетрагональну структуру як результат присутності шарів, що містять вакансії кисню, розташовані уздовж межі двійника Електронномікроскопічні [11, 12]. дослідження показали [11], що на початковій стадії тетра-орто переходу утворюються зародки доменів, в яких формуються два сімейства когерентних поверхонь розділу (110) і (110). Це може служити причиною утворення структури типу "твіду" при перекритті близьких мікродвійників. Період такої структури залежить від вмісту кисню і може бути стимульований при допуванні тривалентним металом і, зокрема, алюмінієм [11, 12]. На початковій стадії формування мікродоменів формування ДМ відбувається за допомогою процесу дифузії структурних вакансій в СиО шарах. Розповсюдження ДМ здійснюється за допомогою руху двійникових дислокацій керованих напругою.

Лінійні дефекти (дислокації) скоріше характерні для епітаксійних плівок і текстурованих зразків. Джерелом цього типу дефектів можуть служити дислокації невідповідності, породжувані межею розділу плівка-підкладка в плівкових зразках, і дислокації невідповідності, породжувані на межі розділу фаз YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> і YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>5</sub> в текстурованих плавлених зразках. Щільність дислокацій в плівках може досягати значень близько 1.4×10<sup>8</sup> см<sup>2</sup> [13].

Висока щільність дислокацій в монокристалах YBa2Cu3O7-6 може бути отримана при вирощуванні кристалів у процесі протікання перитектичної реакції [14], що ймовірно пов'язано з наявністю дрібних кристалах фази YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>5</sub>. Y включень ж вирощуваних розчин-розплавним методом щільність становить близько  $5 \times 10^{3} \text{ cm}^{2}$ лислокацій [15]. Відзначимо, що щільність дислокацій може бути збільшена при термомеханічній обробці матеріалів [16].

Точкові дефекти (вакансії кисню), присутні у всіх зразках YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, що пов'язано з нестехіометричним вмістом кисню. При цьому коефіцієнт заповнення близький до одиниці для всіх кисневих позицій, за винятком CuO (1). Залежно від вмісту кисню, можливе утворення надструктур при періодичному розподілі вакансій кисню. Щільність кисневих вакансій відносно велика і при  $\delta = 0.03$  становить близько  $10^{26}$  м<sup>3</sup>.

У літературі є також повідомлення про систематичний дефіцит міді в площинах СиО, який може досягати значень 0.09 у сполуках [17]. Точкові дефекти також можуть бути отримані при легуванні. Як правило, легуючі елементи (за винятком рідкоземельних елементів і Sr) впроваджуються в позиції Cu (1) [18]. Іони ж рідкоземельних елементів і К заміщають атоми ітрію, а Sr впроваджується в позиції атомів Ba.

Додаткові дефекти можуть бути створені при опроміненні [19, 20]. Залежно від типу частинок і їх енергії можуть бути створені як точкові, так і лінійні дефекти (треки важких частинок з високою енергією).

### 1.3. Вплив дефектів на транспортні властивості надпровідника УВа2Си3О7-8 в нормальному стані

Транспортні властивості ВТНП матеріалів істотно залежать від дефектності структури і, зокрема, від вмісту кисню [21] і домішок [22, 23]. Питомий електроопір при кімнатній температурі монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> 3 вмістом кисню близьким до стехіометричного становить  $\rho_{ab} = 200$  мкОм·см в ab площині і  $\rho_c = 10$  мОм·см уздовж осі с. У досконалих монокристалах електропровідність є квазіметалевою у всіх кристалографічних напрямках [24-26]. Однак, навіть незначне відхилення від стехіометрії,  $\delta \leq 0.1$ , призводить до квазіполупровідникової залежності  $\rho_{c}(T)$  при збереженні квазіметалевого характеру залежності  $\rho_{ab}(T)$ . Подальше зменшення вмісту кисню призводить до зменшення щільності носіїв струму, електропровідності теплонадпровідника i YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- δ</sub>, а при дефіциті кисню  $\delta \ge 0.6$ спостерігається перехід метал-ізолятор [26]. Легування монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-б</sub>, металевими елементами, за винятком випадків обумовлених вище, призводить до заміщення атомів міді в площинах CuO. При цьому дані про ступінь впливу такої заміни значною мірою суперечливі. Наприклад, у роботі [27] повідомляється, що за даними різних авторів зростання величини  $\rho_{ab}$  в кристалах  $YBa_2Cu_{3.z}Al_zO_7$  при z = 0.1 може бути менше 10 %, або вона може збільшуватися в два рази при тій же концентрації Al. Причиною такої розбіжності, ймовірно, є неоднорідний розподіл Al в кристалів, оскільки при об'ємі вирощуванні монокристалів в корундових тиглях впровадження Al відбувається неконтрольованим чином. Зокрема, про неоднорідний розподіл Аl свідчать широкі переходи в надпровідний стан  $T_c \approx 2$  К. Є також істотні розбіжжя і в параметрах надпровідного стану. Легування YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> при заміщенні ітрію іонами рідкоземельних елементів практично не змінює транспортні характеристики нормального i надпровідного стану [25, 28]. Виняток становить

заміна атомів ітрію на празеодим. В області концентрацій  $y \leq 0.05$  концентрація носіїв струму і  $\rho_{ab}$  в надпровіднику  $Y_{1-y}Pr_yBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  слабо залежать від концентрації Pr [29]. При у  $\approx 0.5$  спостерігається різке зменшення концентрації носіїв струму і при y > 0.5 спостерігається залежність  $\rho(T)$  характерна для напівпровідників [29, 30].

Як вже зазначалося, в монокристалах  $YBa_2Cu_3O_7$ .  $\delta \in$  плоскі дефекти – межі двійників. Вплив цих дефектів на транспортні властивості в нормальному стані досліджували в роботі, в якій було показано, що двійники є ефективними центрами розсіювання носіїв струму. Згідно [31], довжина вільного пробігу електронів в монокристалах оцінюється рівною 0.1 мкм, що на порядок менше міждвійникової відстані. Тому максимальне збільшення електроопору за рахунок розсіювання може скласти 10 %. Приблизно таке збільшення опору спостерігали при протіканні струму поперек двійників, в порівнянні з опором при протіканні струму уздовж двійників [32].

# 1.4. Флуктуаційна провідність і 2D-3D кросовер в ВТНП

Як відомо, мале значення довжини когерентності і квазішарувата структура ВТНП призводить до виникнення широкої флуктуаційної області на температурних залежностях провідності поблизу температури переходу в надпровідний стан [25, 32-39]. При цьому зміна вмісту кисню і домішок істотно впливає на процеси формування флуктуаційних куперівських пар і, відповідно, реалізацію різних режимів існування флуктуаційної провідності (ФП) при температурах вище критичної  $(T_c)$  [25, 32–35, 40]. Згідно з наявними до теперішнього часу уявленням, область існування ФП можна умовно розділити на три характерні температурні інтервали, що визначаються співвідношенням між довжиною когерентності перпендикулярно ab-площині  $\xi_c(T)$  і міжшаровою відстанню d:

1)  $\xi_c(T) << d$  – 2D-область (найбільш віддалена від  $T_c$ );

2)  $\xi_c(T) \approx d - 3$ D-область (ближча до  $T_c$ );

3) вузьку ділянку в безпосередній близькості до  $T_c$  – так званий режим «beyond – 3D».

Механізм виникнення останнього режиму залишається все ще до кінця не з'ясованим. Передбачається, що він відповідає так званому «паруванню першого рівня» [35, 40]. З D-область відповідає режиму, при якому джозефсонівська взаємодія між парами реалізується у всьому обсязі надпровідника. Вважається, що в цій області основний внесок в ФП вносять куперовські пари, що спонтанно виникають при  $T > T_c$  в результаті класичного механізму, вперше описаного у відомій роботі Асламазова-Ларкіна. Згідно [41] цей внесок для ВТНП може бути записаний як:

$$\Delta \sigma_{AL}(T) = [e^2/32\hbar\xi_c(0)]\varepsilon^{1/2}, \qquad (1)$$

де  $\varepsilon = (T - T_c)/T_c$  – приведена температура ( $T_c$  – критична температура в наближенні середнього поля). При цьому  $\Delta \sigma_{AL}$  практично не залежить від дефектності структури зразка.

У 2D-області двочастинкове тунелювання між шарами виключено, в результаті чого надпровідні і нормальні носії знаходяться безпосередньо площинах провідних шарів. Важливого значення, в цьому випадку, набуває облік ступеня неоднорідності структури зразка. Питання впливу дефектності структури на ФП-режим в плівкових зразках сполуки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> був досліджений в роботах [33, 34]. При цьому було показано, що для зразків гарної структури домінуючий внесок у ФП в 2D-області вносить додатковий внесок, обґрунтований Макі-Томпсоном і визначається як результат взаємодії флуктуаційних пар з нормальними носіями заряду. Такий внесок залежить від часу життя флуктуаційних пар і визначається процесами розпарування в конкретному зразку. Згідно [36]:

$$\Delta \sigma_{MT}(T,H) = \frac{e^2}{8\hbar d(1-\alpha/\delta)\varepsilon} \ln\left\{\frac{\delta}{\alpha} \cdot \frac{1+\alpha+\sqrt{1+2\alpha}}{1+\delta+\sqrt{1+2\delta}}\right\}.$$
 (2)

При наявності у зразку неоднорідностей структури залежність  $\Delta \sigma(T)$  визначається моделлю Лоуренца-Доніаха [37]:

$$\Delta \sigma_{LD} = [e^2/16\hbar d](1+2\alpha)^{1/2} \varepsilon^{-1}.$$
 (3)

Тут  $\alpha = 2\xi_c^2(T)/d^2 = 2[\xi_c(0)/d]^2\varepsilon^{-1}$  – параметр зв'язку, а  $\delta = 1.203(1/\xi_{ab}(0))(16/\pi\hbar)[\xi_c(0)/d^2]kBT \tau_{\varphi}$  – параметр розпарування. Тут l – довжина вільного пробігу,  $\xi_{ab}$  – довжина когерентності в авплощині і  $\tau_{\varphi}$  – час життя флуктуаційних пар.

Слід зазначити, що важливим питанням є також те, до якої температури залежність  $\Delta \sigma$ (Т) може бути описана в рамках флуктуаційної теорії, оскільки, згідно з сучасними уявленнями, надлишкова провідність при температурах досить віддалених від критичної  $T \gg T_c$  є наслідком прояву, так званої, «псевдощілинної аномалії». Раніше експериментально було виявлено [25], що при досить великому підвищенні температури над  $T_c$  флуктуаційна провідність зменшується швидше, ніж передбачає теорія. Передбачалося, що причина цього полягає в недооцінці вкладу короткохвильових флуктуацій параметра порядку, в той час як він збільшується з ростом температури. У роботах Варламова з співавторами був проведений мікроскопічний розрахунок  $\Delta \sigma(T)$  з урахуванням усіх компонент параметра порядку. Порівняння експериментальних даних з теорією [38, 39] проводилося, зокрема, в [42]. При цьому згоду з теорією було отримано до температур поблизу T ≈ 1.35T<sub>c</sub>. При подальшому зростанні температури  $\Delta \sigma(T)$  зменшується швидше, ніж випливає з теорії [38, 39]. Мабуть, саме в цій температурній області відбувається перехід до псевдощілинного режиму [42], який більш детально розглядається нами в наступному розділі.

### 1.5. Псевдощілинний стан в ВТНП-сполуках

У високотемпературних надпровідниках, як випливає з їх фазової діаграми (див. рис. 2), при зміні кисневого індексу діелектрична антиферомагнітна фаза замінюється металевої, а потім і надпровідною, що не володіє впорядкованої магнітною структурою [43]. Вище точки надпровідного переходу при вмісті кисню менше оптимального було виявлено виникнення псевдощілинної фази (значне зменшення щільності електронних станів), яке спостерігається в численних магнітних [44, 45], нейтронографічних [46], оптичних [47, 48] і ЯМР-дослідженнях [49], а також в експериментах з фотоемісії із кутовим дозволом (ARPES) [50, 51]. При резистивних вимірах ПЩаномалія проявляється у відхиленні  $\rho_{ab}(T)$  від лінійної залежності при зниженні температури нижче деякого характерного значення Т\* [24, 33, 34, 42], що свідчить про появу деякої надлишкової провідності. На багатьох фазових діаграмах існують дві розділові лінії - «верхня» псевлошілина (там починаються вілхилення опору від лінійного закону) і «нижня» псевдощілина (власне, псевдощілина).

В даний час в літературних джерелах інтенсивно дискутуються два основні сценарії виникнення псевдощілинної аномалії в ВТНП-системах. Згідно з першим, виникнення ПЩ пов'язане з флуктуаціями ближнього порядку «діелектричного» типу, наприклад, антиферомагнітними флуктуаціями, хвилями спінової і зарядової щільності і т.д. (див., наприклад, огляд [43]). Другий сценарій передбачає формування куперовських пар вже при температурах істотно вище критичної  $T^* \gg T_c$  з подальшим встановленням їх фазової когерентності при  $T < T_c$ [42, 52].

Модель флуктуючих антиферомагнітних кластерів в останні роки інтенсивно досліджується в теоретичних роботах М.В. Садовського зі співавторами [43, 53]. Так, наприклад, в [53] автори

узагальнили динамічну теорію середнього поля, включивши у відповідні рівняння члени, залежні від кореляційної довжини псевдощілинних флуктуацій. Ці складові, виражаються за допомогою деякої додаткової власної енергії, що у свою чергу залежить від імпульсу і описує нелокальні динамічні кореляції, короткодіючими колективними індуковані флуктуаціями типу антиферомагнітних хвиль спінової або зарядової щільності. Слід зазначити, що висновки вищезгаданої роботи ґрунтуються на результатах ARPES-досліджень, які часто використовуються для пояснення також і інших відмінних моделей псевдощілини [50, 51].

У недавній, великій теоретичної роботі був застосований підхід, заснований на наближенні в рамках теорії ефективного поля. Слід зазначити, що обґрунтована в роботі [54], фазова діаграма не містить кривої переходу в фазу «слабкої» псевдощілини. При цьому передбачається, що спін-спінові флуктуації, що приводять до псевдощілинних ефектів, утворюються не на локалізованих моментах, а в зоні провідності.

Як зазначалося вище, концепція некорельованних електронних пар або, так званих, спарених кластерів [55] при поясненні природи псевдощілинної аномалії в ВТНП також досить широко обговорюється в науковій літературі. Серед робіт, які відстоюють цю точку зору, слід зазначити теорію кросовера від механізму БКШ до механізму бозе-ейнштейнівської конденсації (БЕК), в якій були отримані температурні залежності псевдощілини для випадку слабкого і сильного парування [56, 57]:

$$\Delta(T) =$$

$$= \Delta(0) - \frac{\Delta(0)}{2} \cdot \frac{T}{\sqrt{\mu^2 + \Delta^2(0)}} \exp\left(-\frac{\sqrt{\mu^2 + \Delta^2(0)}}{T}\right), \quad (4)$$

де  $\Delta$  – величина псевдощілини, а  $\mu$  – хімпотенціал. Автори роботи докладно викладають свою точку зору на природу псевдощілини вкупратах, що базується на уявленні про нескоррельовані пари, проте в статті вони пишуть, що у своєму розгляді не враховують вплив антиферомагнітних спінових флуктуацій.

Спроба об'єднати обидві концепції була зроблена в роботі в якій особливу увагу приділено саме верхній межі «слабкої» псевдощілини. Аналітичний розгляд, що проведено в [58], грунтується на уявленні про резонуючу валентну зону, вперше запропонованому у відомій RVB-моделі Андерсона [59, 60]. При цьому, однак, авторами передбачається, що в даній системі присутні зони як бозевського (b-RVB) так і фермієвського (f-RVB) типів. У той час як бозевськая зона відповідальна за «сильну» псевдощілину, фермієвська, відповідно, – за «слабку». Згідно з такими уявленнями в області «сильної» псевдощілини, яка розташовується відразу за кривою надпровідного переходу, знижена щільність станів обумовлена існуванням нескорельованних куперівських пар. В області ж «слабкої» псевдощілини, що знаходиться вище на фазовій діаграмі (рис. 2), існує орбітальний магнітовпорядкований стан, який руйнується при більш високих температурах. Однак, як було показано в роботах Боярського (див. [61] і посилання в ній), вся сукупність наведених авторами статті [58] міркувань і фактів містить в собі численні внутрішні суперечності. При цьому досі не було отримано жодних серйозних експериментальних доказів її справедливості.



*Рис.* 2. Варіанти фазової діаграми ВТНП-купратів згідно [43].

*Fig. 2.* Variants of the phase diagram of HTSC-cuprates according to [43].

### 2. Вплив старіння на стійкість кисневої підсистеми і електроопір чистих і допованих алюмінієм монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub> із заданою топологією плоских дефектів

Заміна складових компонент сполук УВа2Си3О7-б є важливим інструментом пошуку емпіричних шляхів поліпшення їх технологічних параметрів. При цьому відомо, що заміна ітрію рідкоземельними елементами, за винятком празеодиму (аномалія празеодиму), пригнічуючого надпровідні параметри сполуки, слабо впливає на їх фізичні характеристики в нормальному і надпровідному стані [3, 62]. Важливу роль відіграє часткова заміна міді такими елементами як золото, срібло і алюміній [63-65, 27]. Золото і срібло в малих концентраціях покращують провідність цих сполук і деградації перешкоджають ïх надпровідних властивостей в процесі старіння [63, 64]. Дані про вплив алюмінію на електротранспортні властивості сполуки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub> все ще залишаються остаточно нез'ясованими. Так, наприклад, в роботі [27] повідомлялося про незначне збільшення електроопору в базисній площині  $\rho_{ab}$  в кристалах YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7-δ</sub> при у ≤ 10 %, а в роботі [65] спостерігалося двократне збільшення величини  $\rho_{ab}$  при тій же концентрації алюмінію. Причиною такої розбіжності, ймовірно, був неоднорідний розподіл алюмінію в об'ємі кристала, оскільки при вирощуванні кристалів у алундових тиглях впровадження алюмінію відбувається неконтрольованим чином. Зокрема, про неоднорідний розподіл алюмінію свідчать широкі переходи в надпровідний стан  $\Delta T_c \ge 2 \text{K}$  і їх ступінчаста форма [27, 65]. Є також істотний розкид в параметрах надпровідного стану. Слід також зазначити, що допування алюмінієм призводить до зменшення в кілька разів періоду двійникової надструктури, а при великих концентраціях - формування структури пересічних двійникових доменів типу "твід" [11]. Двійникові межі (ДМ), будучи протяжними плоскими дефектами, сприяють посиленню процесів піннінгу [66], що розширює область їх можливого застосування при одержанні високих магнітних полів. У той же час ДМ наявність часто ускладнює дослідження характеристик складність резистивних через визначення їх внеску в електропровідність ВТНПсполук. Відкритим залишається і питання впливу допування алюмінієм на процеси старіння. З урахуванням вищесказаного, в цій роботі було досліджено вплив тривалої витримки в атмосфері повітря на різні режими провідності чистих і допованих алюмінієм монокристалів YBa2Cu3O7-8 з високою критичною температурою Т<sub>с</sub> і системою односпрямованих ДМ при орієнтації вектора транспортного струму I || ДМ, коли вплив двійників на процеси розсіювання носіїв мінімальний.

### 2.1. Нормальний електроопір

Монокристали YBa2Cu3O7-6 i YBa2Cu3-yAlyO7-6 вирощували в золотом тиглі за розчин-розплавною технологією, докладно описаною в попередньому розділі. Електроопір в ав-площині вимірювали за станлартною 4-x контактною метоликою на постійному струмі до 10 мА. Температуру зразка визначали платиновим терморезистором. Перші (тестові) вимірювання електроопору в базисної аbбули проведені безпосередньо площині після вилучення кристалів з розплаву і насичення киснем до *(*δ ≤ 0.1*)*. Після оптимального значення прого кристали зберігали в скляному контейнері аж до повторного проведення вимірювань, були які проведені через 6 років. Резистивні вимірювання проводили як повторне тестування зразка безпосередньо перед проведенням досліджень динаміки магнітного потоку в зразках.

На рис. 3 (а) представлений знімок поверхні кристала допованого Al з характерним малюнком двійникової сітки.

Як відомо, домішки тривалентних іонів  $\epsilon$  центрами дефектоутворення, при підвищенні

щільності яких період доменної двійникової структури зменшується. Наслідком цього є перекриття близьких мікродвійників і утворення структури типу "твід" [11]. Як видно з рисунка, в досліджених кристалах YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3- y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7-δ</sub>, «твідова» структура не спостерігалася, що, ймовірно, пов'язано з малою концентрацією Al, а міждвійникова відстань була в два-три рази менше, ніж в чистих кристалах.



односпрямованими межами (a) і геометрія експерименту (b).

*Fig. 3.* Photograph of a section of K2 crystal with unidirectional boundaries (a) and the geometry of the experiment (b).

Температурні залежності питомого електроопору в *ab*-площині  $\rho_{ab}(T)$  кристалів K1 і K2, виміряні до і після тривалої витримки в атмосфері повітря, показані на рис. 4 (a) і (б), відповідно. Резистивні переходи в надпровідний стан цих же зразків в координатах  $\rho_{ab} - T$  і  $d \rho_{ab} / dT - T$  показані на відповідних вставках.

Видно, що у всіх випадках залежності є квазіметалевими, проте відношення  $\rho_{ab}(300 \text{ k}) / \rho_{ab}(0K)$ , отримане до і після тривалої

витримки в атмосфері повітря істотно зменшилось для кристалів К1 і К2 від 40 до 31 і від 12 до 8, відповідно (значення  $\rho_{ab}(0K)$  визначалося інтерполяцією лінійної по температурі ділянки залежності  $\rho_{ab}(T)$ , як це показано на рис. 4). У той же час питомий електроопір в ab-площині для кристалів К1 і К2, при кімнатній температурі зріс від 155 до 209 і від 421 до 453 мкОм см, а їх критичні температури знизилися від 92 до 90.8 і від 92.05 до 90.85 К, відповідно. При цьому ширина резистивного переходу в надпровідний стан  $\Delta T_{c}$  значно збільшилася для обох зразків (від 0.3 і 0.5 до  $\approx 1$  К для К1 і К2, відповідно), а сам перехід придбав східчасту форму. Параметри досліджених зразків представлені в таблиці. Використовуючи літературні дані по залежності Т<sub>с</sub> від концентрації кисню можна зробити висновок про те, що його вміст у процесі витримки незначно (на 1-2 %) зменшився в обох кристалах і знаходиться в межах  $\delta \le 0.15$  [67]. Збільшення ширини резистивних переходів кристалів К1 і К2 свідчить про зниження ступеня однорідності досліджуваних зразків [3, 5], а ступінчаста форма, яка спостерігається після витримки - про появу ознак фазового розшарування в їх об'ємі. Останнє припущення підтверджується наявністю чітко вираженого додаткового піку на залежності  $d\rho_{ab}/\,dT-T$ кристала К1 і ряду дрібніших піків на аналогічних залежності кристала К2. Згідно з [3], такі піки відповідають Т<sub>с</sub> різних фаз в об'ємі кристала.

Як випливає з отриманих результатів, відносна зміна резистивних параметрів в процесі старіння у бездомішкового кристала К1 була істотно більше, ніж у допованого алюмінієм кристала К2. Оскільки у всіх зразках вектор I був орієнтований паралельно ДМ, то ця відмінність не могла бути зумовлена підвищеною щільністю ДМ в кристалі з добавкою Al, що має меншу міждвійникову відстань. Спостережуване в процесі старіння збільшення  $\rho_{ab}$  ймовірно може бути викликано зменшенням щільності носіїв струму або появою ефективних центрів розсіювання, про що зміна співвідношення також свідчить  $\rho_{ab}(300K) / \rho_{ab}(0K)$ . Роль таких центрів може грати зростаюче число вакансій, що виникають у процесі тривалої витримки зразків в атмосфері повітря і підвищують ступінь нестехіометричності сполуки, ймовірно, в результаті часткової втрати кисню. При цьому, як зазначалося вище, у кристала К2 істотно збільшилася кількість піків на залежності  $d\rho_{ab}(T)/dT$ , що, можливо, свідчить про збільшення числа різних фазових включень (фаз-кластерів 1997 [68]) в об'ємі досліджуваного зразка.

Як відомо, домішки тривалентних іонів алюмінію, що має значно менший іонний радіус, ніж у

13



**Рис. 4.** Залежності  $\rho_{ab}(T)$  для монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> (a) і YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7-δ</sub> (b), до і після тривалого відпалу в повітрі, криві 1 і 2, відповідно. Стрілочки показують середньопольові температури переходу в псевдощілинний режим,  $T^*$ . На вставках показані надпровідні переходи в  $\rho_{ab} - T$  і  $d\rho_{ab}/dT - T$  координатах для тих же зразків. Нумерація кривих на вставках відповідає нумерації на рисунку.

*Fig. 4.* Dependencies of  $\rho_{ab}(T)$  for YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (a) and YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (b) single crystals, before and after long-term annealing in air, curves 1 and 2, respectively. The arrows show the mean field temperatures of the transition to the pseudogap regime,  $T^*$ . The insets show superconducting transitions in  $\rho_{ab} - T$  and  $d\rho_{ab} / dT - T$  coordinates for the same samples. The numbering of the curves in the insets corresponds to the numbering in the figure.

міді, є центрами дефектоутворення. При цьому атоми алюмінію можуть утворювати характерне для них октаедричне оточення з атомів кисню що, в свою чергу, може сприяти розпаду провідної підсистеми на кілька фаз з різними  $T_c$ .

Присутність таких фаз може проявлятися у вигляді сходинок на резистивних переходах в надпровідний стан (і відповідних піків в координатах  $d\rho_{ab}/dT - T$ ) [3, 5], а також змінювати механізм протікання дифузійних процесів і, тим самим, ймовірно зменшуючи інтенсивність деоксигенації об'єму експериментального зразка.

### 2.2. Надлишкова провідність і псевдощілинна аномалія

Як видно з рис. 4, при зниженні температури нижче деякого характерного значення  $T^*$  відбувається відхилення  $\rho_{ab}(T)$  від лінійної залежності, що свідчить про появу деякої надлишкової провідності, яка, згідно з сучасними уявленнями, обумовлена переходом до псевдощілинного режиму (ПЩ) [69, 70, 57].

В даний час в літературних джерелах інтенсивно дискутуються два основні сценарії виникнення псевдощілинної аномалії в ВТНП-системах. Згідно з першим, виникнення ПЩ пов'язане з флуктуаціями ближнього порядку «діелектричного» типу, що мають місце у недодопованих складах (див. наприклад огляд [69]). Другий сценарій передбачає формування куперовських пар вже при температурах істотно вище критичної  $T^* \gg T_c$  із подальшим встановленням їх фазової когерентності при  $T < T_c$  [70, 57].

Як видно з таблиці 1 і рис.4, тривалий відпал призводить до суттєвого звуження області лінійної залежності  $\rho_{ab}(T)$  обох кристалів у порівнянні з вихідними зразками, а температура  $T^*$  зміщується в область високих температур на 54 К і 29 К для монокристалів К1 і К2, відповідно, що свідчить про відповідне розширення температурного інтервалу існування надлишкової провідності.

Температурна залежність надлишкової провідності зазвичай визначається з рівності:

$$\Delta \sigma = \sigma - \sigma_0 \quad , \tag{5}$$

де  $\sigma_0 = \rho_0^{-1} = (A + BT)^{-1}$  – провідність, обумовлена екстраполяцією лінійної ділянки в нульове значення температури, а  $\sigma = \rho^{-1}$  – експериментально визначене значення провідності у нормальному стані.

Отримані експериментальні залежності  $\Delta \sigma(T)$  представлені на рис. 5 в координатах  $ln\Delta\sigma - 1/T$ . Видно, що в досить широкому температурному інтервалі ці залежності мають вигляд прямих, що відповідає їх опису експоненційною залежністю виду:  $\Delta \sigma \sim \exp(\Delta^*_{ab}/T)$ , (6) де  $\Delta^*_{ab}$  – величина, що визначає деякий термоактиваційний процес через енергетичну щілину – «псевдощілину». Величина  $\Delta^*$ , отримана з (6) для наших експериментальних зразків, приведена в таблиці 1. Видно, що тривалий відпал призводить до значного зниження абсолютного значення величини псевдощілини  $\Delta^*_1/\Delta^*_2 \approx 1.34$  и  $\Delta^*_1/\Delta^*_2 \approx 1.28$  для кристалів K1 і K2, відповідно.

Таблиця 1. Резистивні параметри зразків до і після тривалого відпалювання.

Зразки		T <sub>c</sub> , K	$\rho_{ab}(300),$	T*,	$\Delta ^{\ast }{}_{ab},$	8 <sub>0</sub>	α <sub>3D</sub>	$\alpha_{2D}$	$\xi_c(0),$
			μΩ.cm	К	meV				Å
K1	До	92	155	143	87.2	0.065	-0.509	-1.124	1.49
	відпалу								
	Після	90.8	209	172	65.3	0.034	-0.512	-0.992	1.98
	відпалу	2010			0010		0.012	0.002	
K2	До	92.05	421	100	58.1	0.157	-0.506	-0.990	2,32
	відпалу	12.05	721	177	50.1	0,157	-0,500	-0,770	
	Після	я 190.85	453	228	45.5	0,188	-0,495	-1,017	2,54
	відпалу								

### 2.3. Температурна залежність псевдощілини і БКШ-БЕК кросовер

Серед теоретичних робіт, які відстоюють сценарій формування куперовських пар вже при температурах істотно вище критичної  $T^* \gg T_c$  з подальшим встановленням їх фазової когерентності при  $T < T_c$ , слід зазначити теорію кросовера від механізму БКШ до механізму бозе-ейнштейнівської конденсації (БЕК) [56], в якій були отримані температурні залежності псевдощілини для випадку слабкого і сильного парування. У загальному вигляді ці залежності описуються рівнянням:

$$\Delta(T) = \Delta(0) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{T}{\Delta(0)}} \exp\left[-\frac{\Delta(0)}{T}\right] \left[1 + erf\left(\sqrt{\frac{\sqrt{x_0^2 + 1 - 1}}{T/\Delta(0)}}\right)\right],$$
(7)

де  $x_0 = \mu/\Delta(0)$ ,  $\mu$  – хімпотенціал системи носіїв;  $\Delta(0)$  – величина енергетичної щілини при T = 0, а erf(x) – функція похибок.

У граничному випадку  $x_0 \to \infty$  (слабкого парування) аналітичний вираз (7) набуває вигляду:

$$\Delta(T) = \Delta(0) - \Delta(0)\sqrt{2\pi\Delta(0)T} \exp\left[-\frac{\Delta(0)}{T}\right], \quad (8)$$



**Рис. 5.** Температурні залежності надлишкової провідності в *ab*-площині для монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> (a) і YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7-δ</sub> (b), до і після тривалого відпалу в повітрі, в координатах  $ln\Delta\sigma - 1/T$  і  $ln\Delta\sigma - ln\varepsilon$  (вставки). Нумерація кривих відповідає нумерації на рис. 4. Пунктирними лініями на рис. 5 показана апроксимація рівнянням (5), а прямими лініями - апроксимація з кутом нахилу  $tg\alpha_1 \approx -0.5$  (3D режим) і  $tg\alpha_2 \approx -1.0$  (2D режим). Стрілочками показані точки 2D-3D кросовера.

*Fig.* 5. Temperature dependences of excess conductivity in the ab-plane for YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (a) and YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (b) single crystals, before and after long-term annealing in air, in coordinates  $ln\Delta\sigma - 1/T$  and  $ln\Delta\sigma - ln\varepsilon$  (inset). The numbering of the curves corresponds to the numbering in fig. 4. Dashed lines in fig. 5 shows the approximation by equation (5), and the straight lines show the approximation with the tilt angle  $tg\alpha_1 \approx -0.5$ (3D mode) and  $tg\alpha_2 \approx -1.0$  (2D mode). Arrows indicate the 2D-3D crossover points. добре відомого в теорії БКШ. У той же час для межі сильних взаємодій в 3-х мірному випадку ( $x_0 < -1$ ) формула (8) переходить в:

$$\Delta(T) =$$

$$= \Delta(0) - \frac{8}{\sqrt{\pi}} \sqrt{-x_0} \left(\frac{\Delta(0)}{T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{\sqrt{\mu^2 + \Delta^2(0)}}{T}\right].$$
(9)

У той же час, як було показано в роботі [42], при досить високій точності вимірювань значення псевдощілини в широкому інтервалі температур можна визначити із залежностей  $\rho_{ab}(T)$  (електроопір в базисній площині) при температурах нижче деякого характерного значення  $T^*$  (температури відкриття псевдощілини).

Експоненціальна залежність  $\Delta \sigma(T)$ вже спостерігалася раніше на зразках YBaCuO. Як було відомо з літератури (див., наприклад [42, 71], апроксимація експериментальних даних може бути істотно розширена за допомогою введення співмножника  $(1 - T/T^*)$ . У цьому випадку надмірна провідність виявляється пропорційною щільності надпровідних носіїв  $n_s \sim (1 - T/T^*)$  і обернено пропорційною числу пар  $\sim exp(-\Delta^*ab/kT),$ зруйнованих тепловим рухом:

$$\Delta \sigma \sim \left(1 - \frac{T}{T^*}\right) exp\left(\frac{\Delta^* ab}{T}\right). \tag{10}$$

При цьому  $T^*$  розглядається як середньо-польова температура надпровідного переходу, а температурний інтервал  $T_c < T < T^*$  в якому існує псевдощілинний стан, визначається жорсткістю фази параметра порядку, який, у свою чергу, залежить від дефіциту кисню або концентрації допуючого елемента. Таким чином, використовуючи методику [42], з експериментальної кривої  $ln\Delta\sigma$  можна побудувати температурну залежність  $\Delta_{ab}^*(T)$  аж до  $T^*$ .

На рис. 6 показані температурні залежності псевдощілини монокристалів допованих алюмінієм в наведених координатах  $\Delta_{ab}^*(T)/\Delta_{\text{мах}} - T/T^*$  ( $\Delta_{\text{мах}} -$ значення  $\Delta_{ab}^*$  на плато оддалік від T\*) отримані при різному тиску.

Залежність  $\Delta^*(T)/\Delta(0)$  від  $T/T^*$ , розраховані згідно (8), (9) в наближенні середнього поля в рамках теорії кросовера БКШ-БЕК [56, 57] для значень параметра кросовера  $\mu/\Delta$  (0) = 10 (межа БКШ), -2, -5, -10 (межа БЕК) показані на рис. 6 пунктирними лініями. Видно, що в міру зростання величини прикладеного тиску, відбувається зміщення експериментальних кривих від залежностей виду (9) до (8). Така поведінка якісно подібно еволюції залежностей  $\Delta^*_{ab}(T)$ , що спостерігалася для зразків ReBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>(Re = Y, Ho) при зниженні ступеня кисневої стехіометрії. Це побічно підтверджує висунуте раніше припущення про часткову втрату кисню в обсязі експериментального зразка в процесі тривалої витримки в атмосфері повітря.



Рис. 6. Температурна ΠЩ залежність для монокристала YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7-б</sub>,в координатах  $\Delta^{*}(T)/\Delta_{\text{мах}} - T/T^{*}$ ,де  $\Delta_{\text{мах}}$  – величина  $\Delta^{*}$  на плато вдалині від Т\*. Нумерація кривих відповідає рис. 4. Пунктирними лініями показані залежності  $\Delta^{*}(T)/\Delta(0) - T/T^{*}$  розраховані згідно [72] для величини параметра кросовера  $\mu/\Delta(0) = 10$  (межа БКШ, крива 3) і  $\mu/\Delta(0) = -2, -5, -10$  (межа БЕК, криві 4-6).

**Fig. 6.** Temperature dependence of the PC for the YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3-y</sub>Al<sub>y</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, single crystal, in the coordinates  $\Delta^*(T)/\Delta_{\text{Max}} - T/T^*$ , where  $\Delta_{\text{Max}}$  is the value of  $\Delta^*$  on the plateau at a distance from  $T^*$ . The numbering of the curves corresponds to fig. 4. Dotted lines show the dependences  $\Delta^*(T)/\Delta(0) - T/T$  calculated according to [72] for the value of the crossover parameter  $\mu/\Delta(0) = 10$  (BKSH limit, curve 3) and  $\mu/\Delta(0) = -2, -5, -10$  (BEC limit, curves 4–6).

## 2.4. Флуктуаційна парапровідність і 2D-3D кросовер

Як випливає з рис. 5, в міру наближення до  $T_c$  відбувається різке зростання величини  $\Delta \sigma$ . 3 теорії [73] відомо, що поблизу  $T_c$  надлишкова провідність зумовлена процесами флуктуаційного парування носіїв, внесок яких в провідність при  $T > Tc_c$  для двох (2D) і тривимірного (3D) випадків визначається ступеневими залежностями виду:

$$\Delta \sigma_{2D} = \frac{e^2}{16\hbar d} \varepsilon^{-1} \quad , \tag{11}$$

$$\Delta\sigma_{3D} = \frac{e^2}{32\hbar\xi_c(0)}\varepsilon^{-1/2} \quad , \tag{12}$$

де  $\varepsilon = (T - T_c)/T_c$ , е – заряд електрона,  $\xi_c(0)$  –

довжина когерентності вздовж осі с при  $T \to 0$  і d – характерний розмір двовимірного шару. У нашому випадку  $T_c$ , визначалася в точці максимуму на залежностях  $d\rho_{ab}(T)/dT$  в області надпровідного переходу (вставки до рис. 4).

На відповідних вставках до рис. 5 представлені температурні залежності  $\Delta \sigma(T)$  в координатах  $ln\Delta\sigma$  – lnɛ. Видно, що поблизу Tc ці залежності задовільно апроксимуються прямими з кутом нахилу  $tg\alpha_1 \approx$ -0.5, відповідним показником ступеня -1/2 в рівнянні (11), що, очевидно, свідчить про тривимірний характер флуктуаційної надпровідності в цьому температурному інтервалі. При подальшому підвищенні температури швидкість зменшення  $\Delta \sigma$ істотно зростає ( $tg\alpha_2 \approx -1$ ), що, у свою чергу, можна розглядати як вказівку на зміну розмірності флуктуаційної провідності. Як випливає з (11) і (12), в точці 2D-3D кросовера:

$$\xi_c(0)\varepsilon_0^{-1/2} = d/2.$$
(13)

У цьому випадку, визначивши значення  $\varepsilon_0$  і використовуючи літературні дані про залежність міжплощинної відстані від  $\delta$  [19] ( $d \approx 11.7$  Å), можна обчислити значення  $\xi_c(0)$ . Проведені розрахунки показали, що в процесі старіння, відбувається зміна величини довжини когерентності від  $\xi_c(0) = 1.49$  Å до  $\xi_c(0) = 1.98$  Å у кристала K1 і від  $\xi_c(0) = 2.32$  Å до  $\xi_c(0) = 2.54$  Å у кристала K2, а також значно зміщується по температурі точка 3D-2D кросовера (таблиця і рис. 5).

# 2.5. Еволюція електроопору бездомішкових монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> у процесі тривалого старіння

Використання різних технологічних пристроїв на основі ВТНП вимагають вивчення питання про стійкість їх електрофізичних характеристик протягом тривалого часу експлуатації. Крім того. високотемпературної мікроскопічний механізм надпровідності досі залишається нез'ясованим [25]. Тому дослідження зміни електротранспортних параметрів високотемпературних надпровідників в процесі їх старіння є актуальною фундаментальної та прикладної задачею сучасної фізики твердого тіла [64]. Зокрема, ключем до розуміння природи ВТНП можуть виявитися їх властивості не тільки в надпровідному, але і в нормальному стані [25, 74]. До їх числа можна віднести виникнення в ВТНП-сполуках флуктуаційної провідності в широкій області температур [75, 76], переходів виду метал - діелектрик [77], некогерентного електротранспорту [78, 79] та ряду інших цікавих явищ [25]. При цьому, надзвичайно цікавим видається вивчення впливу тривалого відпалу при кімнатній температурі в повітрі [64, 80–82] на перераховані вище електротранспортні особливості ВТНП-зразків.

затребуваними є ВТНП-сполуки Найбільш системи YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>, що обумовлено одразу декількома причинами. По-перше, ці сполуки мають критичну температуру  $T_c = 90$  К, що перевищує температуру кипіння рідкого азоту [83]. По-друге, присутність у системі 1-2-3 лабільного кисню сприяє виникненню в системі процесів структурної релаксації. Це дозволяє контрольованим чином впливати на їх електротранспортні характеристики. Слід зазначити, що, незважаючи на надзвичайно велику кількість робіт з вивчення електротранспорту в ВТНП (див., напр. [25, 64, 74-77]), накопичених за ці роки, лише невелика їх частина [64, 80-82] була присвячена впливу тривалого відпалу в повітрі. При цьому отримані експериментальні дані найчастіше є досить суперечливими. Певну роль при цьому відіграє той факт, що накопичений експериментальний матеріал був отриманий на зразках з дуже різною технологічною передісторією (плівкових, керамічних, текстурованих, і т.д.) [80-84]. Додаткові труднощі у сполуках 1-2-3 виникають через наявність у системі протяжних плоских дефектів – меж двійникування (ДМ) [79, 84, 85], визначення вкладу яких в процеси розсіювання носіїв струму найчастіше наштовхується на певні експериментальні труднощі.

У цьому підрозділі наведені результати дослідження впливу тривалого старіння при кімнатній температурі (до 17 років) на провідність в *ab*-площині оптимально допованних киснем монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ 3</sub> високою критичною температурою  $T_c = 90$  K

УВа<sub>2</sub>Си<sub>3</sub>О<sub>7-δ</sub> вирощували Монокристали золотом тиглі за розчин-розплавною технологією, докладно описаною в першому розділі. Електроопір в *аb*-площині вимірювали за стандартною 4-x контактною методикою на постійному струмі до 10мА. визначали Температуру зразка платиновим терморезистором. Перші (тестові) вимірювання електроопору в базисній ав-площині були проведені безпосередньо після вилучення кристала з розплаву і насичення киснем до оптимального значення  $(\delta \leq 0.1)$ . Після цього кристал зберігали в скляному контейнері аж до повторного проведення вимірювань, які були проведені через 6 і 17 років.

Температурні залежності питомого електроопору в *ab*-площині,  $\rho_{ab}(T)$ , виміряні до і після тривалого старіння зразка при кімнатній температурі в повітрі, показані на рис. 7. Видно, що на залежностях  $\rho_{ab}(T)$ , зберігається досить протяжна лінійна ділянка, однак відхилення від лінійної залежності в процесі тривалого відпалу в повітрі істотно зміщується в область високих температур.

Резистивні переходи в надпровідний стан показані на рис. 8. в координатах  $d\rho_{ab}(T)/dT - T$ . У початковому стані спостерігається 1 надпровідна фаза (1 максимум  $d\rho_{ab}/dT$ ), після 6 років старіння цей максимум розширюється, що свідчить про зниження ступеня однорідності надпровідної фази [68], і після 17 років старіння видно 3 максимуми  $d\rho_{ab}/dT$ , тобто 3 надпровідні фази, які відрізняються, очевидно, величиною відхилення від кисневої стехіометрії. Таким чином, старіння призводить до фазового розшарування зразка, причому високотемпературні фази трохи шунтують одна одну, тобто ці фази мають макроскопічні розміри (співмірні з розмірами зразка) і розташовані послідовно. Ширина максимумів  $d\rho_{ab}/dT$ , тобто ширина переходу в надпровідний стан,  $\Delta T_c$ , при тривалому старінні значно збільшилася, що означає погіршення однорідності всередині фаз.

У таблиці 2 наведені величини  $T_c$ ,  $\Delta T_c$  і обчислені з [87, 88] значення кисневого дефіциту,  $\delta$ . 3 табл. 2 і рис. 8 видно, що фаза з  $0.33 < \delta < 0.45$  ( $\langle \delta \rangle \approx 0.04$ ) присутня постійно і її можна вважати основною, але після 17 років старіння з'являються фази з більшим і меншим значеннями  $\delta$ .



**Рис.** 7. Температурні залежності питомого електроопору в аb-площині оптимально допованних монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub>: 1 – початковий стан; 2 – через 6 років; 3 – через 17 років. Точки – експеримент, лінії – підгонка по (14) – (15).

**Fig.** 7. Temperature dependence of specific electrical resistance in the ab-plane of optimally doped  $YBa_2Cu_3O_{7-8}$ : single crystals: 1 – initial state; 2 – after 6 years; 3 – after 17 years. Points – experiment, lines – fitting according to (14) - (15).

Температурні залежності опору,  $\rho_{ab}(T)$  в нормальному стані (рис. 7.) мають металевий характер. Тому їх можна аналізувати в термінах розсіювання електронів на фононах і дефектах структури з урахуванням флуктуаційної провідності поблизу  $T_c$ [75, 76].



**Рис. 8.** Температурні залежності похідних d  $d\rho_{ab}/dT$  монокристалів YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub> в області надпровідного переходу: 1 – початковий стан; 2 – через 6 років; 3 – через 17 років.

*Fig.* 8. Temperature dependences of  $d\rho_{ab}/dT$  derivatives of YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub> single crystals in the region of the superconducting transition: 1 – initial state; 2 – after 6 years; 3 – after 17 years.

Таблиця 2. Параметри надпровідного переходу в залежності від часу старіння.

2 1			
	Початковий	6 років	17 років
	стан	відпалу	відпалу
<u>Т</u> <sub>с</sub> , К	91.73	90.84	96.10
			92.71
			86.47
δ	0.039	0,045	0.012
			0.033
			0.072
Δ <u><i>T<sub>c</sub></i></u> , K	0.1	0.7	2.9
			3.0
			3.7

Ми апроксимували температурні залежності

опору досліджених монокристалів в інтервалі T<sub>c</sub> — 300 К виразом, що враховує міжзонне розсіювання електронів на фононах [89], дефектах, а також флуктуаційну провідність в 3D-моделі Асламазова-Ларкіна. Загальний вираз для провідності має вигляд:

$$\sigma = \rho_N^{-1} + \Delta \sigma_{AL}; \ \rho_N = (\rho_0 + \rho_3) \cdot (1 + b_0 T^2),$$

$$\rho_3 = C_3 \left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{\theta/T} \frac{x^n e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$
(14)

Тут  $\rho_0$  – залишковий опір, що характеризує розсіювання на дефектах;  $\rho_3$  – вклад в опір за рахунок міжзонного розсіювання електронів на фононах;  $\theta$  – температура Дебая;  $b_0$  залежить від форми кривої цільності електронних станів, ефективних мас носіїв струму та енергії Фермі [90, 91]:

$$\Delta \sigma_{AL} = \frac{e^2}{16 \hbar \xi_c(0) \sqrt{2\varepsilon_0 \sin h\left(\frac{2\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)}} \,. \tag{15}$$

Такий вираз для флуктуаційної провідності вибрано для обмеження області її впливу [92],  $\varepsilon = ln(T/T_c)$  – приведена температура,  $T_c$  – критична температура,  $T > T_c$ ,  $\xi_c(0)$  – поперечна довжина когерентності,  $\varepsilon_0$  визначає температурний інтервал надпровідних флуктуацій -  $\varepsilon_0 = ln(T^*/T_c)$ ,  $T^*$  – характеристична температура, яка визначає разом з  $\xi_c(0)$  – колапс надпровідних флуктуацій.

Оптимальний набір підгінних параметрів, що забезпечує мінімальну середню по інтервалу  $T_c - 300$  К похибку, наведено в таблиці З. Відзначимо, що похідні,  $d\rho/dT$ , обчислені з (14) та (15), адекватно апроксимують поведінку  $d\rho/dT$ , обчислених з експериментальних даних.

Апроксимуючи криві зображені на рис. 7 суцільними лініями.

Зазначимо, що після 17 років старіння зразок містить 3 фази, а співвідношення (14) та (15) застосовні до однорідного провідника. Проте, враховуючи, що фази відрізняються у першу чергу вмістом кисню, а це відміна невелика (див. табл. 2), ми вважаємо використання апроксимації (14) – (15) для підгонки опору 3-фазного зразка досить коректним. У цьому випадку ми проводили підгонку, використовуючи по черзі всі три значення  $T_c$ . Обидва високотемпературних значення *T<sub>c</sub>* (96.10 і 92.71 К) дали дуже близькі підгінні параметри (див. табл. 2) і малу похибку, в той час як використання  $T_c = 86.47$  К призвело до значного збільшення похибки і появи неправдоподібних значень надпровідних характеристик. Ці параметри в табл. 3 не наведено.

3 табл. 3 видно, що при старінні зміна параметрів, пов'язаних з розсіюванням електронів ( $\rho_0, c_3 i b_0$ ), є значною.

	Початковий стан	6 років старіння	17 років	Загальні зміни	
<i>T</i> <sub>c</sub> , K	91.73	90.84	96.10	92.71	
ρ <sub>0</sub> , μΩcm	33.1	48.0	7.05	10.2	зменшилася ~ 5 разів
C3,µΩcm	476	742	2213	2216	збільшилася ~ 5 разів
θ, Κ	520	512	513	513	+1,3%
$b_0 \cdot 10^6, T^{-2}$	0	-1.56	-1.49	-1.60	
$\Delta T, \mathbf{K}$	9	19	23	22	збільшилася ~ 2,5 рази
ξc(0), Å	1.2	1.6	1.7	1.3	~0
Похибка, %	1	2	0.6	0.6	

Таблиця 3. Підгоночні параметри для різних часів старіння.

Порівняння табл. 2 і 3 показує, що, незважаючи на погіршення однорідності всередині фаз (ширини максимумів  $d\rho_{ab}/dT$  монотонно збільшуються),  $\rho_0$ , пройшовши максимум, значно зменшилася. Тому можна припустити, що фази мають кластерну структуру і, у міру старіння, відмінність надпровідних характеристик кластерів збільшується, але дефектність самих кластерів зменшується, тобто макроскопічна однорідність погіршується, а мікроскопічна – поліпшується.

Параметр  $c_3$  монотонно зростає при старінні. Параметр  $b_0$  відчуває стрибок в області часів старіння 0–6 років (табл. 3). Ці параметри визначаються електронною структурою зразка.  $C_3 \sim N_d(E_F) N_d(E_F)$  густина станів електронів на рівні Фермі;  $E_F$  – енергія Фермі) [89],  $b_0$  залежить, головним чином, від величин

$$\left[\frac{1}{N}\frac{dN}{dE}\right]_{E_F} i \left[\frac{1}{N}\frac{d^2N}{dE^2}\right]_{E_F}$$

[90, 91]. Зміна цих параметрів пов'язана, очевидно, зі зміною електронної структури кластерів при старінні.

Температура Дебая,  $\theta$ , узгоджується з літературними даними [94, 95]; значення цього параметра дещо зменшується в області 0–6 років і далі залишається постійною, тобто можна вважати, що параметри решітки та міжатомна взаємодія при старінні змінюються незначно.

Що стосується параметрів флуктуаційної провідності, то поперечна довжина когерентності,  $\xi_c(0)$ , залишається постійною (~ 1.5 Å), а область існування флуктуаційної провідності розширюється

від 0.1 Т<sub>с</sub> до 0.2 Т<sub>с</sub>.

Кореляція між  $T_c$  і  $\theta$  описується формулою Макміллана:

$$T_{c} = \frac{\theta}{1.45} \exp\left[\frac{-1.04(1+\lambda)}{\lambda - \mu^{*}(1+0.62\lambda)}\right].$$
 (16)

Тут  $\lambda$  – константа електрон-фононної взаємодії, яка залежить від параметрів електронного та фононного спектра надпровідника:  $\lambda = N(E_F) < I^2(k - k') > (M\theta^2)$ , де  $N(E_F)$  – густина станів на рівні Фермі ,  $\langle I^2 \rangle$  – усереднений по поверхні Фермі квадрат матричного елемента електрон-фононної взаємодії, М – маса іона,  $\mu^*$  – екранований кулонівський псевдопотенціал, що характеризує відштовхування електронів.

Використовуючи дані табл. 3, можна отримати при  $\mu^* \approx 0$   $\lambda \approx 3 \div 4$ . Збільшення  $\mu^*$  призводить до збільшення  $\lambda$ . В [93] зазначено, що формула Макміллана цілком коректна тільки при  $\lambda \le 1$ , тому з викладеного можна зробити лише якісний висновок про сильну електрон-фононну взаємодію в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub>, яка практично не змінюється при старінні зразка

#### ВИСНОВКИ

На закінчення коротко підсумуємо основні результати, отримані в цій роботі. Тривала витримка в атмосфері повітря оптимально допованих киснем монокристалів УВаСиО призводить до часткової деградації провідних властивостей і появи ефективних центрів розсіювання носіїв струму. Внесення домішок алюмінію сприяє частковому уповільненню деградації провідних властивостей, в процесі старіння експериментальних зразків. Надлишкова провідність  $\Delta \sigma(T)$  чистих і допованих алюмінієм монокристалів температур YBaCuO в широкому інтервалі  $T_f < T < T^*$ підпорядковується експоненційній температурній залежності, а в разі наближення до Т<sub>с</sub> – задовільно описується в рамках теоретичної моделі Асламазова-Ларкіна. При цьому їх тривалий відпал в атмосфері повітря сприяє значному розширенню температурного інтервалу реалізації псевдощілинного стану в *ab*-площині, тим самим звужуючи лінійну ділянку залежності  $\rho_{ab}(T)$ . У процесі старіння також з'являються ознаки фазового розшарування в обсязі експериментальних зразків, які проявляються в наявності додаткових піків на залежностях  $d\rho_{ab}(T)/dT$  в області надпровідного переходу.

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки. Тривале старіння (17 років) оптимально допованого монокристала YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> в повітрі при кімнатній температурі призвело до розпаду

зразка на фази з різними температурами переходу в надпровідний стан, як вище, так і нижче початкової. Ширини надпровідних переходів у цих фазах значно збільшилися при старінні.

Після тривалого старіння температурні залежності опору в шарі зберегли свій металевий характер. Апроксимація цих залежностей на основі врахування розсіювання електронів на фононах і дефектах, а також флуктуаційної провідності в 3Dмоделі Асламазова-Ларкіна показала значні зміни характеристик розсіювання при старінні, в той час як температура Дебая змінилася слабо, а поперечна довжина когерентності залишилася практично постійною.

### КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. J.G Bednorz, K.A. Muller. Z. Phys. B., 64, 2, 189 (1986). https://doi:10.1007/BF01303701

2. J.D. Jorgensen, S. Pei, P. Lightfoor, H. Shi, A.P. Paulikas, B.W. Veal. Physica C., 167, 5–6, 571 (1990). https://doi.org/10.1016/0921-4534(90)90676-6

3. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, V.I. Beletskii, A. Chroneos. Physica C., 469, 203 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physc.2009.01.011

4. S. Sadewasser, J. S. Schilling, A.P. Paulikas, B.W. Veal. Physical Review B., 61, 1, 741 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.61.741

5. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Y. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos. Physica B., 422, 33 (2013). https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.04.032

6. Z. Li, H. Wang, N. Yang, X. Jin, L. Shen. Journal of the Chinese Ceramic Society, 18, 6. 555 (1990). https://doi.org/10.1155/2013/931726

7. B. Martinez, F. Sandiumenge, S. Pinol, N. Vilalta, J. Fontcuberta, X. Obradors. Applied Physics Letters, 66, 772 (1995). https://doi.org/10.1063/1.114089

8. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of Physics, 234, 1 (2010). https://doi.org/10.1088/1742-6596/234/1/012036

9. Q.-R. Feng, X. Zhu, S.-Q.Feng, H. Zhang, and Z.-Z.Gan Superconductor Science and Technology, 6, 10, 715 (1993). https://doi.org/10.12693/APhysPolA.118.1047

10. T. Kemin, H. Meisheng, W. Yening. J. Phys. Condens. Matter, 1, 6. 1049 (1989). https://doi.org/10.1088/0953-8984/1/6/002

11. G. Lacayc, R. Hermann, G. Kaestener. 192, 207 (1992). https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.14636

12. V.M. Pan, V.L. Svechnikov, V.F. Solovjov. Supercond. Sci. Technol, 5, 707 (1992).

13. P.H. Kes. Proceedings of the Los Alamos Symposium "Phenomenology and Application of HTSC", Los Alamos, NM, 22 (1991).

14. W. Gawalek, W. Schueppel, R. Hergt. Supercond. Sci. Technol, 5, 407 (1992).

15. В.В. Квардаков, В.А. Соменков, С.Ш. Шильштейн. СФХТ, 5 (4), 630, (1992).

16. V. Selvamanickam, M. Mironova. S. Son., 208, 238 (1993).

17. G. Roth, G. Heger, P. Schweiss. Zh. Physica. 152, 4, (1988). https://doi.org/10.1016/0921-4534(88)90091-3

18. G.D. Chryssikos, E.I. Kamitsos, J.A. Kapoutsis, A.P. Patsis, V. Psycharis, A. Kafoudakis, Mitros C., G. Kallias, E. Gamari-Seale, D. Niarchos. Physica C., 254, 44 (1995).

19. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, Yu.T. Petrusenko, V.N. Borisenko, F. Dworschak, U. Dedek. Magnetic and superconducting materials, World Scientific, A, 499 (1999). https://doi.org/10.1142/9789812793676\_0063

20. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, Yu.T. Petrusenko, V.N. Borisenko, F. Dworschak, U. Dedek. Phys. Rev. B., 64, 9. 92513 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.64.092513

21. M.A. Obolensky, A.V. Bondarenko, R.V. Vovk, A.A. Prodan. LTP, 23, 11, 1178 (1997). https://doi.org/10.1063/1.593496

22. М.О. Оболенский, О.В. Бондаренко, В.І. Білецький, О.В. Самойлов, М.ель-Сіідаві, Д. Ніархос, М. Пісас, Г. Каліас, А.Г. Сіваков., Функціональні матеріали 2, 4, 409 (1995).

23. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, A.V. Bondarenko, I.L. Goulatis, A.I. Chroneos. J Mater Sci: Mater in Electron., 18, 811 (2007). https://doi.org/10.1007/s10854-006-9086-3

24. M.A. Obolenskii, R.V. Vovk, A.V. Bondarenko, N.N. Chebotaev. LTP, 32, 6. 805 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2215373

25. J. Ashkenazi. J. Supercond. Nov. Magn., 24,1281 (2011). https://doi.org/10.1007/s10948-010-0823-8

26. І.В.Александров. Листи в ЖЕТФ, 48, 8, 449 (1988).

27. R.B. Van Dover, L.F. Schneemeyer, J.V. Waszczak et al. Phys. Rev. B., 39, 2932 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.2932

28. Д.М. Гінзберг. Фізичні властивості високотемпературних надпровідників, Вища школа, К. (1991), 543 с.

29. A. Kebede. Phys. Rev. B., 40, 4453 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.40.4453

30. H.B. Radousky. J.Mater. Res., 7, 7. 1960 (1992). https://doi.org/10.1557/JMR.1992.1917

31. V.V. Moshchalkov, I.G. Muttik, N.A. Samarin. LTP, 14, 9, 1003 (1988).

32. M.A. Obolenskii, R.V. Vovk, A.V. Bondarenko. Functional Materials, 13, 196 (2006).

33. O.L. Solovyov, H.-U. Habermeier, T. Haage. LTP, 28, 1, 98 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1449180

34. O.L. Solovyov, H.-U. Habermeier, T. Haage. LTP, 28, 2, 206 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1461921

 35. Ferreira L. Mendonca, P. Pureur, H.A. Borges, P. Lejay.

 Phys.
 Rev.
 B.,
 69,
 212505
 (2004).

 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.212505

36. J.B. Bieri, K. Maki, R.S. Thompson. Phys. Rev. B., 44, 9, 4709 (1991). https://doi.org/10.1103/physrevb.44.4709

37. W.E. Lawrence, S. Doniach. Proceedings of the 12th International Conference on Low Temperature Physics, Kyoto, Japan, edited by E. Kanda, Keigaku, Tokyo, 361 (1970).

А.А. Варламов, Д.В. Ливанов. ЖЕТФ, 98, 2(8), 584 (1990).
 L. Reggani, R. Vaglio, А.А. Varlamov. Phys. Rev. B., 44, 17,

9541 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.9541

40. P. Pureur, Costa R. Menegotto, R. Rodrigues, J. Schaf Jr., J.V. Kunzler. Phys. Rev. B., 47, 11420 (1993). https://doi.org/10.1016/0921-4534(94)92191-1

41. Л.Г. Асламазов, А.І. Ларкін. ФТТ, 10, 4, 1104 (1968).

42. Д.Д. Прокофьев, М.П. Волков, Ю.А. Бойков. ФТТ, 45, 7, 1168 (2003).

43. М.В. Садовський. УФН, 171, 5, 539 (2001).

44. V.M. Krasnov, A. Yurgens, D. Winkler, P. Delsing, T. Claeson. Phys. Rev. Lett, 84, 25, 5860 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.5860

45. V.M. Krasnov, A.E. Kovalev, A. Yurgens, D. Winkler. Phys. Rev. Lett., 86, 12, 2657 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.2657

46. B. Fauqué, Y. Sidis, V. Hinkov, S. Pailhès, C.T. Lin, X. Chaud, P. Bourges. Phys. Rev. Lett., 96, 19, 197001 (1-4) (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.197001

47. A.V. Puchkov, P. Fournier, D.N. Basov, T. Timusk, A. Kapitulnik, N.N. Kolesnikov. Phys. Rev. Lett., 77, 3212 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3212

48. T. Startseva, T.Timusk, A.V. Puchkov, D.N. Basov, H.A. Mook, M. Okuya, T. Kimura, K. Kishio. Phys. Rev. B., 59, 7184 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.7184

49. K. Gorny, O.M. Vyaselev, J.A. Martindale et al. Phys. Rev. Lett., 82, 1, 177 (1999).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.177

50. T. Tohyama, S. Maekawa. Phys. Rev. B., 49, 3596 (1994). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.49.3596

51. D.S. Dessau, Z.-X. Shen, D.M. King et al. Phys. Rev., 71, 17, 2781 (1993). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.2781

52. P. Pieri, G.C. Strinati, D. Moroni. Phys. Rev. Lett., 89, 12, 127003 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.127003

53. E.Z. Kuchinskii, I.A. Nekrasov, M.V. Sadovskii. ZhETF Letters., 82, 4. 217 (2005). https://doi.org/10.1134/1.2121814

54. C.M. Varma. Cond. mat., 0507214 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.155113

55. J.K. Srivastava. Cond. mat., 0504245 (2005). https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/0504245

56. E. Babaev, H. Kleinert. Cond. mat., 9804206 (1998). https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/9804206

57. E. Babaev, H. Kleinert. Phys. Rev. B., 59, 12083 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.12083

58. Cheng Gu Zheng, Yu Weng Zheng. Phys. Rev. B., 72, 104520 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.104520

59. P.W. Anderson. The Theory of Superconductivity in the High Cuprates, Princeton Univ. Press, Princeton NJ., (1997), 352 p.

60. P.W. Anderson, Z. Zou. Phys. Rev. Lett., 60, 2, 132 (1988). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.60.132

61. L.A. Boyarsky, S.P. Gabuda, S.G. Kozlova. LTP, 31, 3–4, 405 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1884434

62. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko, I.L. Goulatis, A.V. Samoilov, A. Chroneos, V.M. Pinto Simoes. Journal of Alloys and Compounds., 464, 1-2, 594 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.10.040

63. M.Z. Cieplak, G. Xiao, C.L. Chien A. Bakhshai, D. Artymowicz, W. Bryden, J.K. Stalick, J.J. Rhyne. Physical Review B., 42, 10, 6200 (1990). https://doi.org/10.1103/physrevb.42.6200

64. D. A. Lotnyk, R. V Vovk, M. A. Obolenskii et al. Journal of Low Temperature Physics. 161, 3-4, 387 (2010).

#### https://doi.org/10.1007/s10909-010-0198-z

65. B. Oh, K. Char, A.D. Kent et al. Physical Review B. 37, 13, 7861 (1988). https://doi.org/10.1103/physrevb.37.7861

66. A.V. Bondarenko, V.A. Shklovskij, M.A. Obolenskii et al. Physical Review B., 58, 5 2445 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.2445

67. P. Schleger, W. Hardy, B. Yang. Physica C., 176, 261 (1991). 68. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy et.al. Journal of Alloys and Compounds, 453, 1-2, 69 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.11.169

69. M.V. Sadovskii, I.A. Nekrasov, E.Z. Kuchinskii, T. Pruschke, V.I. Anisimov. Physical Review B., 72, 15, (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.155105

70. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, D.A. Lotnyk, K. A. Kotvitskaya. Physica B., 404, 20, 3516 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physb.2009.05.047

71. R.V. Vovk, A.A. Zavgorodniy, M.A. Obolenskii, I.L. Goulatis, A. Chroneos, V.M. Pinto Simoes. Modern Physics Letters B., 24, 22, 2295 (2010). https://doi.org/10.1142/S0217984910024675

72. A.I. Belyaeva, S.V. Vojtsenya, V.P. Yuriyev, M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko. Solid State Commun., 85, 5, 427 (1993). https://doi.org/10.1016/0038-1098(93)90694-I

73. L.G. Aslamasov, A.I. Larkin. Physics Letters A., 26, 6, 238 (1968). https://doi.org/10.1016/0375-9601(68)90623-3

74. R.V. Vovk, N.R. Vovk, O.V. Shekhovtsov, I.L. Goulatis, A. Chroneos. Supercond. Sci. Technol., 26, 8, (2013). https://doi.org/10.1088/0953-2048/26/8/085017

75. A.L. Solovjov, M.A. Tkachenko, R.V. Vovk, A. Chroneos. Physica C., 501, 24 (2014). https://doi.org/10.1016/j.physc.2014.03.004

76. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos. Physica B., 436, 88 (2014). https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.11.056

77. G.A. Levin, T. Stein, C.C. Almasan et al. Phys. Rev. Lett., 80, 841 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.80.841

78. P.W. Anderson. Phys. Rev. Lett., 67, 2092 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.67.2092

79. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, A.I. Chroneos. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 20, 858 (2009). https://doi.org/10.1007/s10854-008-9806-y

80. Z. Li, H. Wang, N. Yang, X. Jin, L. Shen. Journal of the Chinese Ceramic Society., 18, 6, 555 (1990). https://doi.org/10.3390/coatings13091610

81. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of Physics., 234, 1, (2010). https://doi.org/10.1088/1742-6596/234/1/012036

82. B. Martinez, F. Sandiumenge, S. Pinol, N. Vilalta, J. Fontcuberta, X. Obradors. Applied Physics Letters, 66, 772 (1995). https://doi.org/10.1063/1.114089

83. M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, P.H. Hor, R.L. Meng, L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Wang, C.W. Chu. Phys. Rev. Lett., 58, 9, 908 (1987). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.908

84. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, M.A. Obolenskii, R.V. Vovk, T.R. Arouri. Low Temperature Physics, 27, 5, 339 (2001). https://doi.org/10.1063/1.1374717

85. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy,
I.L. Goulatis, A. Chroneos, E.V. Biletskiy. J. Alloys Compd.,
485, 121 (2009). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.05.132
86. G. Lacayo, G. Kastner, and R. Herrmann. Physica C., 192, 1–

2, 207 (1992). https://doi.org/10.1016/0921-4534(92)90762-2

87. M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko, R.V. Vovk, A.A. Prodan. Low Temp. Phys. 23, 882 (1997). https://doi.org/10.1063/1.593496

88. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of Physics, 234, 1, (2010). https://doi.org/10.1088/1742-6596/234/1/012036

89. L. Colquitt. J. Appl. Phys., 36, 2454 (1965).

90. T. Aisaka, M.J. Shimizu. Phys. Soc. Jpn., 28, 646 (1970). https://doi.org/10.1143/JPSJ.28.646

91. Е.А. Жураковсткий, В.Ф. Немченко. Кінетичні властивості та електронна структура фаз впровадження "Наукова думка", К. (1989), 303 с.

92. B. Leridon, A. Défossez, J. Dumont, J. Lesueur, J. P. Contour. Phys. Rev. Lett., 87, 197007 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.197007

93. M.R. Presland et al. Physica C., 176, 95 (1991). https://doi.org/10.1016/0921-4534(91)90700-9

94. B.W. Veal, H. You, A.P. Paulicas et al. Phys. Rev. B., 42, 4770 (1990). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.4770

95. K. Widder, A. Zibold, M. Merz et al. Physica C., 232, 12, 82 (1994). https://doi.org/10.1016/0921-4534(94)90296-8

#### REFERENCES

1. J.G Bednorz, K.A. Muller. Z. Phys. B., 64, 2, 189 (1986). https://doi:10.1007/BF01303701

2. J.D. Jorgensen, S. Pei, P. Lightfoor, H. Shi, A.P. Paulikas, B.W. Veal. Physica C., 167, 5–6, 571 (1990). https://doi.org/10.1016/0921-4534(90)90676-6

3. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, V.I. Beletskii, A. Chroneos. Physica C., 469, 203 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physc.2009.01.011

4. S. Sadewasser, J. S. Schilling, A.P. Paulikas, B.W. Veal. Physical Review B., 61, 1, 741 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.61.741

5. R.V. Vovk, N.R. Vovk, G.Y. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos. Physica B., 422, 33 (2013). https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.04.032

6. Z. Li, H. Wang, N. Yang, X. Jin, L. Shen. Journal of the Chinese Ceramic Society, 18, 6. 555 (1990). https://doi.org/10.1155/2013/931726

7. B. Martinez, F. Sandiumenge, S. Pinol, N. Vilalta, J. Fontcuberta, X. Obradors. Applied Physics Letters, 66, 772 (1995). https://doi.org/10.1063/1.114089

8. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of Physics, 234, 1 (2010). https://doi.org/10.1088/1742-6596/234/1/012036

9. Q.-R. Feng, X. Zhu, S.-Q.Feng, H. Zhang, and Z.-Z.Gan Superconductor Science and Technology, 6, 10, 715 (1993). https://doi.org/10.12693/APhysPolA.118.1047

10. T. Kemin, H. Meisheng, W. Yening. J. Phys. Condens. Matter, 1, 6. 1049 (1989). https://doi.org/10.1088/0953-8984/1/6/002

11. G. Lacayc, R. Hermann, G. Kaestener. 192, 207 (1992). https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.14636

12. V.M. Pan, V.L. Svechnikov, V.F. Solovjov. Supercond. Sci. Technol, 5, 707 (1992).

13. P.H. Kes. Proceedings of the Los Alamos Symposium "Phenomenology and Application of HTSC", Los Alamos, NM, 22 (1991).

14. W. Gawalek, W. Schueppel, R. Hergt. Supercond. Sci. Technol., 5,407 (1992).

15. V.V. Kvardakov, V.A. Somenkov, S.Sh. Shilshtein., 5 (4), 630. (1992) (in Russian).

16. V. Selvamanickam, M. Mironova, S. Son., 208, 238 (1993).

17. G. Roth, G. Heger, P. Schweiss. Zh. Physica. 152, 4, (1988). https://doi.org/10.1016/0921-4534(88)90091-3

 G.D. Chryssikos, E.I. Kamitsos, J.A. Kapoutsis, A.P. Patsis,
 V. Psycharis, A. Kafoudakis, Mitros C., G. Kallias, E. Gamari-Seale, D. Niarchos. Physica C., 254, 44 (1995).

19. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, Yu.T. Petrusenko, V.N. Borisenko, F. Dworschak, U. Dedek. Magnetic and superconducting materials, World Scientific, A, 499, (1999). https://doi.org/10.1142/9789812793676 0063

20. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, Yu.T. Petrusenko, V.N. Borisenko, F. Dworschak, U. Dedek. Phys. Rev. B., 64, 9. 92513 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.64.092513

21. M.A. Obolensky, A.V. Bondarenko, R.V. Vovk, A.A. Prodan. LTP, 23, 11, 1178 (1997). https://doi.org/10.1063/1.593496

22. M.O. Obolensky, O.V. Bondarenko, V.I. Biletsky, O.V. Samoilov, M.el-Siidavy, D. Niarchos, M. Pisas, G. Kaliyas, A.G. Sivakov. Functional materials. 2, 4, 409 (1995) (in Ukrainian).

23. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, A.V. Bondarenko, I.L. Goulatis, A.I. Chroneos. J Mater Sci: Mater in Electron., 18, 811 (2007). https://doi.org/10.1007/s10854-006-9086-3

24. M.A. Obolenskii, R.V. Vovk, A.V. Bondarenko, N.N. Chebotaev. LTP, 32, 6. 805 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2215373

25. J. Ashkenazi. J. Supercond. Nov. Magn., 24, 1281 (2011). https://doi.org/10.1007/s10948-010-0823-8

26. I.V. Aleksandrov. JETP Letters, 48, 8, 449 (1988) (in Russian).

27. R.B. Van Dover, L.F. Schneemeyer, J.V. Waszczak et al. Phys. Rev. B., 39, 2932 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.2932

28. D.M. Ginsberg Physical power of high-temperature superconductors, Higher school K. (1991) 543 c. (In Ukrainian).
29. A. Kebede. Phys. Rev. B., 40, 4453 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.40.4453

30. H.B. Radousky. J.Mater. Res., 7, 7. 1960 (1992). https://doi.org/10.1557/JMR.1992.1917

31. V.V. Moshchalkov, I.G. Muttik, N.A. Samarin. LTP, 14, 9, 1003 (1988).

32. M.A. Obolenskii, R.V. Vovk, A.V. Bondarenko. Functional Materials, 13(1), 196 (2006).

33. O.L. Solovyov, H.-U. Habermeier, T. Haage., LTP. 28, 1, 98 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1449180

34. O.L. Solovyov, H.-U. Habermeier, T. Haage., LTP, 28, 2, 206 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1461921

 35. Ferreira L. Mendonca, P. Pureur, H.A. Borges, P. Lejay.

 Phys.
 Rev.
 B.,
 69,
 212505
 (2004).

 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.212505

 212505
 (2004).

36. J.B. Bieri, K. Maki, R.S. Thompson. Phys. Rev. B., 44, 9, 4709 (1991). https://doi.org/10.1103/physrevb.44.4709

37. W.E. Lawrence, S. Doniach. Proceedings of the 12th International Conference on Low Temperature Physics, Kyoto, Japan, edited by E. Kanda, Keigaku, Tokyo, (1970) p.361. (in English)

38. A.A. Varlamov, D.V. Livanov. JETP, 98, 2(8), 584 (1990) (in Ukrainian).

39. L. Reggani, R. Vaglio, A.A. Varlamov. Phys. Rev. B., 44, 17, 9541 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.9541

40. P. Pureur, Costa R. Menegotto, R. Rodrigues, J. Schaf Jr., J.V. Kunzler. Phys. Rev. B., 47, 11420 (1993). https://doi.org/10.1016/0921-4534(94)92191-1

41. L.G. Aslamazov, A.I. Larkin. PTT. 10, 4, 1104 (1968) (in Ukrainian).

42. D.D. Prokofiev, M.P. Volkov, Yu.A. Boykov. PTT, 45, 7, 1168 (2003) (in Ukrainian).

43. M.V. Sadovsky. UPN, 171, 5, 539 (2001) (in Ukrainian).

44. V.M. Krasnov, A. Yurgens, D. Winkler, P. Delsing, T. Claeson. Phys. Rev. Lett, 84, 25, 5860 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.5860

45. V.M. Krasnov, A.E. Kovalev, A. Yurgens, D. Winkler. Phys. Rev. Lett., 86, 12, 2657 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.2657

46. B. Fauqué, Y. Sidis, V. Hinkov, S. Pailhès, C.T. Lin, X. Chaud, P. Bourges. Phys. Rev. Lett., 96, 19, 197001 (1-4) (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.197001

47. A.V. Puchkov, P.Fournier, D.N.Basov, T.Timusk, A.Kapitulnik, N.N. Kolesnikov. Phys. Rev. Lett., 77, 3212 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3212

48. T. Startseva, T.Timusk, A.V. Puchkov, D.N. Basov, H.A. Mook, M. Okuya, T. Kimura, K. Kishio. Phys. Rev. B., 59, 7184 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.7184

49. K. Gorny, O.M. Vyaselev, J.A. Martindale et al. Phys. Rev. Lett., 82, 1, 177 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.177

50. T. Tohyama, S. Maekawa. Phys. Rev. B., 49, 3596 (1994).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.49.3596

51. D.S. Dessau, Z.-X. Shen, D.M. King et al. Phys. Rev., 71, 17, 2781 (1993). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.2781

52. P. Pieri, G.C. Strinati, D. Moroni. Phys. Rev. Lett., 89, 12,

127003 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.127003

53. E.Z. Kuchinskii, I.A. Nekrasov, M.V. Sadovskii. ZhETF Letters., -82, 4. 217 (2005). https://doi.org/10.1134/1.2121814

54. C.M. Varma. Cond. mat., 0507214 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.155113

55. J.K. Srivastava. Cond. mat., 0504245 (2005). https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/0504245

56. E. Babaev, H. Kleinert. Cond. mat., 9804206 (1998). https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/9804206

57. E. Babaev, H. Kleinert. Phys. Rev. B., 59, 12083 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.12083

58. Cheng Gu Zheng, Yu Weng Zheng. Phys. Rev. B., 72, 104520 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.104520

59. P.W. Anderson. The Theory of Superconductivity in the High Cuprates, Princeton Univ. Press, Princeton NJ., (1997), 352 p.

60. P.W. Anderson, Z. Zou. Phys. Rev. Lett., 60, 2, 132 (1988). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.60.132

61. L.A. Boyarsky, S.P. Gabuda, S.G. Kozlova. LTP, 31, 3–4, 405 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1884434

62. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko, I.L. Goulatis, A.V. Samoilov, A. Chroneos, V.M. Pinto Simoes. Journal of Alloys and Compounds., 464, 1-2, 594 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.10.040

63. M.Z. Cieplak, G. Xiao, C.L. Chien A. Bakhshai,

D. Artymowicz, W. Bryden, J.K. Stalick, J.J. Rhyne. Physical Review B., 42, 10, 6200 (1990). https://doi.org/10.1103/physrevb.42.6200	858 (2009). https://doi.org/10.1007/s10854-008-9806-y 80. Z. Li, H. Wang, N. Yang, X. Jin, L. Shen. Journal of the Chinese Ceramic Society., 18, 6, 555 (1990).
64. D. A. Lotnyk, R. V Voyk, M. A. Obolenskii et al. Journal of	https://doi.org/10.3390/coatings13091610
Low Temperature Physics. 161, 3-4, 387 (2010).	81. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of
https://doi.org/10.1007/s10909-010-0198-z	Physics., 234, 1, (2010). https://doi.org/10.1088/1742-
65. B. Oh, K. Char, A.D. Kent et al. Physical Review B. 37, 13,	6596/234/1/012036
7861 (1988). https://doi.org/10.1103/physrevb.37.7861	82. B. Martinez, F. Sandiumenge, S. Pinol, N. Vilalta,
66. A.V. Bondarenko, V.A. Shklovskij, M.A. Obolenskii et al.	J. Fontcuberta, X. Obradors. Applied Physics Letters, 66, 772
Physical Review B., 58, 5 2445 (1998).	(1995). https://doi.org/10.1063/1.114089
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.2445	83. M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, P.H. Hor, R.L. Meng,
67. P. Schleger, W. Hardy, B. Yang. Physica C., 176, 261 (1991).	L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Wang, C.W. Chu. Phys. Rev. Lett.,
68. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy et al	1987. 58, 9, 908 (1987).
Journal of Alloys and Compounds, 453, 1-2, 69 (2008).	https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.908
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.11.169	84. A.V. Bondarenko, A.A. Prodan, M.A. Obolenskii,
69. M.V. Sadovskii, I.A. Nekrasov, E.Z. Kuchinskii, T. Pruschke,	R.V. Vovk, T.R. Arouri. Low Temperature Physics, 27, 5, 339
V.I. Anisimov. Physical Review B., 72, 15, (2005).	(2001). https://doi.org/10.1063/1.1374717
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.155105	85. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy,
70. R.V Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy,	I.L. Goulatis, A. Chroneos, E.V. Biletskiy. J. Alloys Compd.,
D.A. Lotnyk, K. A. Kotvitskaya. Physica B., 404, 20, 3516	485, 121 (2009). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.05.132
(2009). https://doi.org/10.1016/j.physb.2009.05.047	86. G. Lacayo, G. Kastner, and R. Herrmann. Physica C., 192, 1-
71. R.V. Vovk, A.A. Zavgorodniy, M.A. Obolenskii,	2, 207 (1992). https://doi.org/10.1016/0921-4534(92)90762-2
I.L. Goulatis, A. Chroneos, V.M. Pinto Simoes. Modern Physics	87. M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko, R.V. Vovk,
Letters B., 24, 22, 2295 (2010)	A.A. Prodan. Low Temp. Phys. 23, 882 (1997).
https://doi.org/10.1142/S0217984910024675	https://doi.org/10.1063/1.593496
72. A.I. Belyaeva, S.V. Vojtsenya, V.P. Yuriyev,	88. K. Schlesier, H. Huhtinen, S. Granroth, P. Paturi. Journal of
M.A. Obolenskii, A.V. Bondarenko. Solid State Commun., 85, 5,	Physics, 234, 1, (2010). https://doi.org/10.1088/1742-
427 (1993). https://doi.org/10.1016/0038-1098(93)90694-I	6596/234/1/012036
73. L.G. Aslamasov, A.I. Larkin. Physics Letters A., 26, 6, 238	89. L. Colquitt. J. Appl. Phys., (1965), v.36, p.2454.
(1968). https://doi.org/10.1016/0375-9601(68)90623-3	90. T. Aisaka, M.J. Shimizu. Phys. Soc. Jpn., 28, 646 (1970).
74. R.V. Vovk, N.R. Vovk, O.V. Shekhovtsov, I.L. Goulatis,	https://doi.org/10.1143/JPSJ.28.646
A. Chroneos. Supercond. Sci. Technol., 26, 8, (2013).	91. E.A. Zhurakovsky, V.F. Nemchenko. Kinetic power and
https://doi.org/10.1088/0953-2048/26/8/085017	electronic structure of the phases of the "Naukova Duma"
75. A.L. Solovjov, M.A. Tkachenko, R.V. Vovk, A. Chroneos.	revolution, K. (1989) 303 c. (In Ukrainian).
Physica C., 501, 24 (2014).	92. B. Leridon, A. Défossez, J. Dumont, J. Lesueur, J. P. Contour.
https://doi.org/10.1016/j.physc.2014.03.004	Phys. Rev. Lett., 87, 197007 (2001).
76. R.V. Vovk, G.Ya. Khadzhai, I.L. Goulatis, A. Chroneos.	https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.197007
Physica B., 436, 88 (2014).	93. M.R. Presland et al. Physica C., 176, 95 (1991).
https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.11.056	https://doi.org/10.1016/0921-4534(91)90700-9
77. G.A. Levin, T. Stein, C.C. Almasan et al. Phys. Rev. Lett.,	94. B.W. Veal, H. You, A.P. Paulicas et al. Phys. Rev. B., 42,
80, 841 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.80.841	4770 (1990). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.4770

78. P.W. Anderson. Phys. Rev. Lett., 67, 2092 (1991). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.67.2092

79. R.V. Vovk, M.A. Obolenskii, A.A. Zavgorodniy, I.L. Goulatis, A.I. Chroneos. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 20,

4770 (1990). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.4770 95. K. Widder, A. Zibold, M. Merz et al- Physica C., 232, 12, 82 (1994). https://doi.org/10.1016/0921-4534(94)90296-8

### FEATURES OF THE CRYSTAL STRUCTURE AND INFLUENCE OF LONG-TERM EXPOSURE IN THE AIR ATMOSPHERE ON ELECTRICAL TRANSPORT OF HTSC-COMPOUNDS OF SYSTEM 1-2-3 (review)

L.O. Pashchenko<sup>1</sup>, Junyi Du<sup>1,2</sup>, A.O. Komisarov<sup>1</sup>, Z.F. Nazyrov<sup>1</sup>, K.A. Kotvytska<sup>1</sup>, R.V. Vovk<sup>1</sup>

<sup>1</sup>V.N. Karazin Kharkiv NationalUniversity, Svobody Sq. 4, 61022 Kharkiv, Ukraine <sup>2</sup>School of Mathematical Sciences, Luoyang Normal University, Luoyang 471934, China E-mail: rvvovk2017@gmail.com

> Received on October 02, 2023. Reviewed on November 15, 2023. Accepted for publication on November 20, 2023.

The problem of the impact of a defective ensemble and long exposure in the air atmosphere on various mechanisms of electrical transport of HTSC compounds Re<sub>1</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta}$ </sub> (Re = Y or another rare earth ion) was considered. The peculiarities of the crystal structure and the influence of structural defects of various morphologies on the electrical conductivity of these compounds in the normal, pseudogap, and superconducting states are discussed, as well as the study of fluctuating conductivity and the presence of a 2D-3D crossover in HTSC. A review of the experimental data obtained during studies of the influence of long-term aging in the air atmosphere on various mechanisms of electrical transport of Re<sub>1</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> compounds of different composition and technological background was conducted. And long-term annealing in an air atmosphere contributes to a significant expansion of the temperature interval of realization of the pseudogap state in the ab-plane, thereby narrowing the linear section of the dependence  $\rho_{ab}(T)$ . topology of planar defects. Various theoretical models are discussed, devoted to the issue of the effect of long exposure in the air atmosphere on the electrical conductivity of HTSC compounds of the 1-2-3 system. It was determined that after long-term aging, the temperature dependence of the resistance in the layer retained its metallic character. Approximation of these dependences based on the consideration of electron scattering by phonons and defects, as well as fluctuating conductivity in the 3D Aslamazov-Larkin model, showed significant changes in the scattering characteristics upon aging, while the Debye temperature changed little, and the transverse coherence length remained practically constant.

Key words: crystal structure, Y1Ba2Cu3O7-8 single crystals, mechanisms of electrical transport, superconductivity, long aging.